2A09

DCNQI を用いた有機電界効果トランジスタ

(東工大院理工)〇和田拓、柴田幸治、森健彦

これまで有機電界効果トランジスタの活性層材料としてさ まざまな材料が開発されてきたが、電子をキャリアとするn型 半導体としてはTCNQ (tetracyanoquinodimethane、Scheme 1) の有機トランジスタがA. R. Brownらによって報告されている ^[1]。DCNQI (dicyanoquinonedimethane、Scheme 1) もTCNQ同様、アクセプターとして知られてお り、Scheme 2 に示すようなキノンからの1段階の反応によって得ることができる^[2]。DCNQI誘導 体においては金属塩の物性が報告されており、そのLi、Ag、Cuなどとの金属錯体M(DCNQI)2は金

属的伝導性を示すことが知られている^[3]。本報告では 2,5 位にメチル基を有するDM-DCNQI (2,5-dimethyldicyanoquinodimethane)を中心にその薄膜およびトランジスタ特性について報告する。



Scheme 2. Preparation of DM-DCNQI.

作製したサンプルは昇華精製により精製した後、真空蒸着法により薄膜をSiO₂基板上に作製し、 AFMおよびXRDによって評価を行った。トランジスタ特性の評価は金属マスクを用いて真空蒸着 法により電極を作製し、半導体アナライザーを用いて行った。またSiO₂基板に対しHMDS (hexamethylenedisilazane)による表面処理を施すことによりパフォーマンスの改善を試みた。

真空蒸着法により作製したDM-DCNQI薄膜のモルフォロジーをFig. 1 に示す。基板表面処理に かかわらず 2~3 µm程度の細長い微結晶が観測されており、HMDSによるSAMs処理を施すことに よりそのサイズは小さくなっている。これは他に報告されているHMDS処理の結果においても同 様の報告がなされておりHMDSによる効果であることがわかる。XRDの測定においては

DM-DCNQI 結 晶 の (h00) にあたる 強いピークが観測 され、薄膜内でレ イヤー構造を有し ていることがわか る。またそのピー クはHMDS処理を 施しても大きな変



Figure 1. AFM images of thin films formed onto (a) bare SiO_2 substrates and (b) SiO_2 with SAMs.

化は見られず、算出さ れるd_{space}は 8.1 Åとな る。この値はFig. 2 (b) に示したようにDM-DCNQIのa軸の長さ

(16.3 Å)のほぼ半分の値となっており、単位格子内にはa軸方向



Figure 2. XRD profiles of thin film DM-DCNQI (a) formed onto a non treated substrate and (b) on a SAMs-treated substrate.

にDM-DCNQIが2分子並んでいることとよく一致する^[4]。

トランジスタ特性については(TTF)(TCNQ)電極を用いたデバイスで空気下において行った測定 したところ、n型のトランジスタ特性が得られた(Table 2、Fig. 3)。(TTF)(TCNQ)電極は活性層の 有機半導体との界面において有機物どうしのコンタクトを形成することから、金属電極に比べ接 触抵抗が低いと報告されている^[5]。いずれの条件においても 10⁻³ cm²/Vsオーダーの移動度が得ら れた。金属電極においてはAgおよびCu電極においてはn型のトランジスタ特性が得られたものの、 AuおよびAlにおいてはトランジスタ特性を示さなかった。これは金属の仕事関数とは無関係に DCNQIと錯形成する金属において高伝導の錯塩の層ができ、トランジスタ特性を示したものと思 われる。これらの詳細については当日に報告する予定である。

substrate	electron mobility μ [cm ² /Vs]	on/off ratio	threshold voltage V_t [V]
bottom contact	6.3 x 10 ⁻³	$2 \ge 10^4$	22
top contact	3.8 x 10 ⁻³	$9 \ge 10^3$	24
top contact (HMDS)	7.8 x 10 ⁻³	10^{4}	5.7

Table 2. FET performance of DMDCNQI with (TTF)(TCNQ) electrodes.



Figure 3. Output characteristics (a) and transfer characteristics (b) of DM-DCNQI fabricated onto a SAMs treated substrate in the top contact geometry.

[Reference]

- [1] A. R. Brown, D. M. de Leeuw, E. J. Lous, E. E. Havinga, Synth. Met., 1994, 66, 257.
- [2] A. Aumüller, S. Hünig, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1984, 23, 447.
- [3] R. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2000, 73, 515.
- [4] A. Aumüller, P. Erk, S. Hünig, E. Hadiche, K. Peters, H. G. von Schnering, Chem. Ber., 1991, 124, 2001.
- [5] K. Shibata, H. Wada, K. Ishikawa, H. Takezoe, T. Mori, Appl. Phy. Lett., 2007, 90, 193509.